

報道関係者各位

2025年9月22日
株式会社リンクスインターナショナル

HYTE、TGS2025「崩壊:スターレイル」 コラボ品ブース出展のお知らせ

株式会社リンクスインターナショナル(本社:東京都千代田区、代表取締役:川島義之)は、カリフォルニア発の自作PCパーツブランド「HYTE」がTGS 2025に出展いたします。大人気スマホゲームアプリ【崩壊:スターレイル】コラボ、HoYoverseとの限定コラボ製品を今年も出展し、オリジナルのPCケース、キーチェーン、マウスパッド、キーキャップなどを実物展示します。

最新のPCケース「X50」や冷却ファンの「flow FA12」、RGBストリップの「Noodle」のほか、「Solid Processor Frame CPUマウント」や「USBハブ」など、HYTE独自の最新PCパーツを多数展示します。TGSご来場の際にはぜひHYTEブースまでお越しください。



◆TOKYO GAME SHOW 2025 出展概要

日程	ビジネスデイ: 2025年9月25日(木)~9月26日(金) 一般公開: 2025年9月27日(土)~9月28日(日)
場所	幕張メッセ TOKYO GAME SHOW 2025 ホール9 ゲーミングハードウェアコーナー
HYTEブース番号	09-E34 (9ホールMAP) https://service.tgs.cesa.or.jp/files/96/tgs2025/TGS_WEB_MAP_2.pdf?ima=4935

皆様のご来場を心よりお待ちしております。

読者からのお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル営業部
TEL:03-5812-5820 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: sales@links.co.jp

報道関係のお問い合わせ先:

株式会社リンクスインターナショナル
広報担当 西田
TEL:03-5812-6149 FAX:03-5812-5821
東京都千代田区外神田 6-15-11 日東ビル 2 階
URL: <http://www.links.co.jp>
E-mail: pr@links.co.jp